C-15

# c 面配向 Cr2O3 薄膜及び Co、Pt 薄膜の成膜条件探索 Optimization of Growth Condition in *c*-oriented Cr2O3、Co and Pt

福井慎二郎1、隅田貴士2、橋本浩佑2、永田知子3、山本寛3、岩田展幸3

Shinjiro Fukui, Takashi Sumida<sup>2</sup>, Kosuke Hashimoto<sup>2</sup>,

Tomoko Nagata<sup>3</sup>, Hiroshi Yamamoto<sup>3</sup>, Nobuyuki Iwata<sup>3</sup>

Abstract: We report the optimization of growth condition in  $Cr_2O_3$ , Co and Pt thin films by DC-RF magnetron sputtering method. The shape of grains is three dimensional island, but step-terraces structure is clearly observed. In a x-ray traditional  $2\theta$ - $\theta$  measurement, only the diffraction of (0006) and (00012) except for those from substrate are detected. It indicates the growth of (0001) oriented  $Cr_2O_3$  thin film. The lattice parameter of (0006) was 0.2273 nm, which was in agreement with that of the bulk.

1. 背景

電気磁気(Magnetoelectric:ME)効果を示す物質の探索が 盛んに行われている<sup>[1]</sup>。Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>はコランダム構造を有 する反強磁性体(Antiferromagnetic:AFM)である。同時 に電界印加により磁化が誘起される ME 効果を示す物 質として知られている。 ME 効果は

$$M = M_0 + \mu_0 \chi_M H + \alpha E \tag{1}$$

と表せ、AFM の Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>のみで考えた場合、自発磁化 (*M*<sub>0</sub>)は0、磁場(*H*)が印加されていない場合、

$$M = \alpha E \quad (2)$$

と表せる。

$$\mu_0 H_{EB} = J \frac{S_{AF} S_{FM}}{M_{FM} t_{FM}}$$
(3)

(3)式より  $H_{EB}$  は反強磁性体表面のスピンの大きさ  $S_{AF}$ に 比 例 す る こ と が 分 か る <sup>[2]</sup> 。 強 磁 性 (ferromagnetism:FM)/AFM 積層膜界面における磁気的 交換相互作用によって、FM の磁化曲線がシフトする ことが知られている。このシフトする磁場を交換バイ アス磁場( $H_{EB}$ )と呼ぶ。反強磁性体であり、ME 効果を 示す  $Cr_2O_3$ を AFM として用いれば、電界印加によって FM の強磁性特性を制御できる可能性がある。

図1にCr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>のコランダム結晶構造を示す。図1(b) は *c* 軸方向に1ユニットセル分の原子配列を示してい る。横の点線は、*c* 面最表面となる面で間隔は約0.23 nm である。最表面Crスピンは、UP、DOWN 両者とも 取り得る可能性がある。また、これまでの研究成果よ りサファイア基板上 *c* 面配向 Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 膜は約20%の双晶 を含んでおり、電界印加に対して、スピンの大きさが 増大する領域と縮小する領域があることがわかってい る<sup>[34]</sup>。電界印加に対して、どちらか一方の磁化の変化 を誘起するには、双晶を減少させることが必要不可欠 である。



図 1 (a)Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>のコランダム構造の模式図。(b)[-1-10]方 向に見た原子配列。矢印のある原子が Cr、矢印の無 い原子が酸素である。矢印の向きはスピンの向きを 示している。

## 2. 目的

巨大な ME 効果を得るためには双晶の少ない  $Cr_2O_3$ 薄膜をである。また Co、Pt 薄膜の膜厚を精密に制御する必要がある。よって、本報告では上記の薄膜の作製条件の探索を行い、評価することである。

### 3. 実験方法・条件

c面サファイア基板をアセトンで5分、15分、エタノ ールで5分超音波洗浄を行い、1050℃、12時間大気中 でアニール処理した<sup>[5]</sup>。DC-RF マグネットロンスパッ タ法を用いて、Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>薄膜を作成した。表1に成膜条件 を示す。c面サファイア基板上に、基板温度 620 ℃、 O<sub>2</sub>/Ar=2/8[ccm]、成膜中圧力 0.3[Pa]、成膜時間 2 時間 で膜厚約 200nm の Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>薄膜を作成した。走査型プロ ーブ顕微鏡(Scanning Probe Microscopy)の DFM(Dynamic Force Mode)モードで Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>薄膜表面を観察し、XRD (X-Ray Diffract)装置で 2 $\theta$ - $\theta$ パターンを測定した。

表1 成膜条件	
成膜温度[℃]	620
O <sub>2</sub> /Ar[ccm]	2/8
成膜時間[min]	120
Cr ターゲット-直径[inch]	2
内圧[Pa]	0.3
DC[A]	0.04
RF[W]	80

<sup>1:</sup> 日大理工・学部 電子情報工学科 2: 日大理工・院 (前)電子工学専攻 3: 日大理工・教員 電子工学科

4. 結果

図 2 に c 面配向 Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の表面像とラインプロファイル を示す。薄膜表面は単一グレインではなく、直径 0.24 $\mu$ m~0.32 $\mu$ m の小さなグレインで埋め尽くされ、平 均面粗さ(Ra)は 2.4nm であった。1 つのグレインに着目 してみると、0.26~0.28[nm]のステップ形成をしていた。



図 2 Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 薄膜の表面像直径 0.24µm~0.32µm の小さ なグレインで埋め尽くされ、平均面粗さ(*Ra*)は 2.4nm であった。1 つのグレインに着目してみる と、0.26~0.28[nm]のステップ形成をしていた。

図 3 に  $Cr_2O_3$  薄膜の  $2\theta$ - $\theta$ パターンを示す。基板ピークの低角側に c 面配向  $Cr_2O_3$  薄膜のピークが見られた。 Nelson-Riley 関数より面直方向での(0 0 0 6)面の格子定数を見積もった結果、0.2273nm と算出された。バルクの  $Cr_2O_3$ の値 0.2267nm とほぼ一致した。



基板ピーク(○)の低角側に *c* 面配向 Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 薄膜のピークを確 認できた。格子定数は 0.2273nm であった。

5. 考察

c面サファイア基板上に表1の条件で、成膜を行ったところ単一グレインではなく、複数の小さなグレインで成長していた。

c 面配向膜を作製した場合、表面エネルギーが最も高 く薄膜表面が荒れると予想できた。しかし今回作製し た薄膜において平坦な表面が得られた。Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>薄膜表面 は 0.24μm~0.32μmの小さな丸いステップで埋め尽くさ れた。また平均面粗さ(Ra)は 0.24nm と平坦であった。 X線回折より面直方向での格子間隔は 0.227nm と見 積もることができ、バルク値と一致していた。Co、 Pt 薄膜の成膜条件の最適化については当日報告する。

#### 6. まとめ

c面サファイア基板上に Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 膜を DC-RF マグネ トロンスパッタ法を用いて作製した。表面像より、 平均面粗さは 0.24nm と平坦であり、小さな丸いグ レインに埋め尽くされた。X線回折より面直方向で の格子定数は 0.227nm と見積もることができ、バル ク値と一致していた。

#### 7. 参考文献

[1] P. Borisov, A. Hochstrat, X. Chen, W. Kleeman, and Ch. Binek, Phys.Rev. Lett. **94**, 117203 (2005).

[2] X.Chen, A.Hochstrat, P.Borisovl, and W.Kleemann Appl. Phys. Lett. **89** (2006) 202508.

[3] Y. Shiratsuchi, T. Nakatani, S. Kawahara, and R.

Nakatani: J. Appl. Phys. 106 (2009). 033903

[4] N. Iwata T. Kuroda and Hiroshi Yamamoto, Jpn. J. Appl. Phys. 51 (2012) 11PG12

[5] M.Yoshimoto, T.Maeda, T.Ohnishi, H.Koinuma, O.Ishiyama, M.Shinohara, M.Kubo, R. Miura, and A.Miyamoto: Appl. Phys. Lett. 67(1995) 2615.